

「SEMICON Japan 2011」に出展します

当社は、メーカー系リース会社の強みを活かし、半導体装置のオペレーティングリースを積極的に展開しています。また、リース満了物件の中古市場での販売にも注力し、新規設備投資・中古機種導入の両面で、デバイスメーカーのニーズにお答えする体制を構築しています。

当社のこうした事業活動をお伝えするために、世界最大の半導体製造装置・材料の国際展示会である「セミコン・ジャパン (SEMICON Japan) 2011」に出展します。お客様に当社のサービス内容を理解していただく機会ととらえ、パネル展示などでファイナンスサービス・販売ビジネスをご紹介します。

日立グループの半導体製造装置メーカーである株式会社日立ハイテクノロジーズグループと協同で、下記ブースにて出展の予定です。また、隣接した場所に中古装置ブースを出展し、中古装置ビジネスを幅広く PR させていただきます。お客様の様々なご要望にお答えできるよう、スタッフがお待ちしております。

下記の「SEMICON Japan 2011」のサイトより、入場登録をしていただき、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

「SEMICON Japan 2011」

<http://www.semiconjapan.org/ja/>

場所： 幕張メッセ

日時： 2011年 12月7日(水)～9日(金) 10:00～17:00

当社出展：Hall5 5C-909 / Hall4 4D-1001 (日立グループブース内)

【問い合わせ先】

日立キャピタル株式会社

法人事業本部 産業営業第二部

大久保 満

Tel : 03-3514-3117